材料的微观结构(Microstructure of Materials)

决定材料性质最为本质的内在因素:组成材料各元素原子结构,原子间相互作用,相互结合,原子或分子在空间的排列,运动规律,以及原子集合体的形貌特征

第一章原子结构和键合

Atomic Structure and Interatomic Bonding

物质(Substance)是由原子(atom)组成在材料科学中,最为关心原子的电子结构原子的电子结构一原子间键合本质决定材料分类:金属 陶瓷 高分子材料性能:物 化 力学

※1原子结构(Atomic Structure)

一、物质的组成(Substance Construction) 物质由无数微粒(Particles)聚集而成 分子(Molecule):单独存在 保存物质化学特性

d_{H20}=0.2nm M(H₂)为2 M(protein)为百万

原子(Atom): 化学变化中最小微粒

二、原子的结构

● 1879年 J.J Thomson 发现电子 (electron),揭示了原子内部秘密

• 1911年 E. Rutherford提出原子结构有核模型

● 1913年 N. Bohr将 M. Plank和A. Einstein量子论 Rutherford 原子有核模型

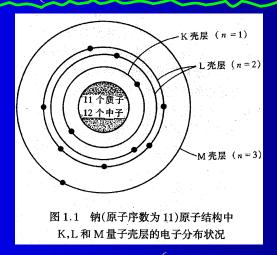
原子结构的量子理论

Bohr atomic model

原子 (atom)

 $r_{\rm H} = 3.7 \times 10^{-2} \, \rm nm$

 $r_{A1} = 1.43 \times 10^{-1} \text{nm}$



原子核 (nucleus): 位于原子中心、带正电。

质子 (proton): 正电荷m=1.6726×10⁻²⁷ kg

中子 (neutron): 电中性m=1.6748×10⁻²⁷kg

电子(electron):核外高速旋转,带负电,按能量高低排列,如电子云(electron cloud)

m=9.1095 ×10⁻³kg,约为质子的1/18 36

● 描述原子中一个电子的空间和能量,可用四个量子数 (quantum numbers) 表示

主量子数n_i: 决定原子中电子能量和核间距离,即量子壳层,取正整数K、L、M、N、O、P、Q electron shell

轨道动量量子数l_i: 与电子运动的角动量有关,取值为0, 1, 2,·····n-1, s, p, d, f shape of the electron subshell

磁量子数 m_i : 决定原子轨道或电子云在空间的伸展方向,取值为 -1_i , $-(1_i-1), \dots -1, 0, 1, \dots -1_i$ spatial orientation of an electron cloud

自旋角动量量子数 $\mathbf{s_{i}}$: 表示电子自旋(spin moment)的方向,取值为 $+\frac{1}{2}$ 或 $-\frac{1}{2}$

核外电子的排布(electron configuration)规律

能量最低原理 (Minimum Energy principle) 电子总是占据能量最低的壳层

$$1s-2s-2p-3s-3p-4s-3d-4p-5s-4d-5p-$$

Pauli不相容原理 (Pauli Exclusion principle): 2n2

Hund原则 (Hund' Rule) { 半充满

全充满

_{k充满} 自旋方向相同

全空



三、元素周期表(periodic Table of the Elements)

- 元素(Element):具有相同核电荷的同一类原子总称,共116种,核电荷数是划分元素的依据
- 同位素(Isotope): 具有相同的质子数和不同中子数的同一元素的原子
- $\mathsf{C}^{12}_{\mathbf{6}}$ $\mathsf{C}^{-13}_{\mathbf{6}}$ $\mathsf{C}^{-14}_{\mathbf{6}}$
- 元素有两种存在状态:游离态和化合态(Free State& Combined Form)
- 7个横行(Horizontal rows)周期(period)按原子序数(Atomic Number)递增的顺序从左至右排列
- 18个纵行(column) 16族(Group),7个主族、7个副族、1个证族、1个零族(Inert Gases)最外层的电子数相同,按电子壳层数递增的顺序从上而下排列。

原子序数=核电荷数 主族序数=最外层电子数

周期序数=电子壳层数 零族元素最外层电子数为8(氦为2)

价电子数 (Valence electron)

同周期元素:左一核电荷1,原子半径1 方,金属性√,非金属性 1 未完成的,每电子能力1,得电子能力1 分。

同主族元素: 上 最外层电子数相同,电子层数1,原子半径1 下,金属性1,非金属性1 非密能1,失电子能力1,得电子能力1 下,金属性1,非金属性1

元素周期表

	IA			碱金属		碱土金属		过渡元素									0	
1	Н	IIA		主族金属		非金属		稀有气体					IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	<u>He</u>
2	<u>Li</u>	<u>Be</u>											<u>B</u>	<u>C</u>	N	<u>o</u>	<u>E</u>	<u>Ne</u>
3	<u>Na</u>	<u>Mq</u>	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB	VIIIB			IB	IIB	<u>Al</u>	<u>Si</u>	<u>P</u>	<u>5</u>	<u>Cl</u>	<u>Ar</u>
4	<u>K</u>	<u>Ca</u>	<u>Sc</u>	<u> Ti</u>	<u>¥</u>	<u>Cr</u>	<u>Mn</u>	<u>Fe</u>	<u>Co</u>	<u>Ni</u>	<u>Cu</u>	<u> 2n</u>	<u>Ga</u>	<u>Ge</u>	<u>As</u>	<u>Se</u>	<u>Br</u>	<u>Kr</u>
5	<u>Rb</u>	<u>Sr</u>	<u>Y</u>	<u>Zr</u>	<u>Nb</u>	<u>Mo</u>	<u>Tc</u>	<u>Ru</u>	<u>Rh</u>	<u>Pd</u>	<u>Aq</u>	<u>Cd</u>	<u>In</u>	<u>Sn</u>	<u>5b</u>	<u>Te</u>	Ī	<u>Xe</u>
6	<u>Cs</u>	<u>Ba</u>	La	<u>Hf</u>	<u>Ta</u>	<u>w</u>	<u>Re</u>	<u>0s</u>	<u>Ir</u>	<u>Pt</u>	<u>Au</u>	<u>Hq</u>	<u>Tİ</u>	<u>Pb</u>	<u>Bi</u>	<u>Po</u>	<u>At</u>	<u>Rn</u>
7	<u>Fr</u>	<u>Ra</u>	Ac	<u>Rf</u>	<u>Db</u>	<u>5q</u>	<u>Bh</u>	<u>Hs</u>	<u>Mt</u>	<u>Uun</u>	<u>Uuu</u>	<u>Uub</u>						

镧 系	<u>La</u>	<u>Ce</u>	<u>Pr</u>	<u>Nd</u>	<u>Pm</u>	<u>5m</u>	<u>Eu</u>	<u>Gd</u>	<u>ть</u>	<u>Dy</u>	<u>Ho</u>	<u>Er</u>	<u>Tm</u>	<u>Yb</u>	<u>Lu</u>	
锕 系	<u>Ac</u>	<u>Th</u>	<u>Pa</u>	ū	Np	<u>Pu</u>	<u>Am</u>	<u>Cm</u>	<u>Bk</u>	<u>cf</u>	<u>Es</u>	<u>Em</u>	<u>Md</u>	<u>No</u>	<u>Lr</u>	

※2原子间的键合 (Bonding type with other atom)

| 金属键 (Metallic bonding) | 金属键 (Metallic bonding) | 主价键primary interatomic bonds | 共价键 (covalent bonding) |

物理键 (physical bonding),次价键 (Secondary bonding), 亦称Van der Waals bonding

氢键(Hydrogen-bonding)介于化学键和 范德华力之间

● 一、金属键(Metallic bonding)

典型金属原子结构:最外层电子数很少,即价电子(valence electron)极易 挣脱原子核之束缚而成为自由电子(Free electron),形成电子云 (electron cloud)金属中自由电子与金属正离子之间构成键合称为金属键

- 特点: 电子共有化, 既无饱和性又无方向性, 形成低能量密堆结构
- 性质:良好导电、导热性能,延展性好

二、离子键(lonic bonding)多数盐类、碱类和金属氧化物

实质: 金属原子 带正电的正离子 (Cation) 静电引力 离子键 非金属原子 带负电的负离子 (anion)

特点:以离子而不是以原子为结合单元,要求正负离子相间排列, 且无方向性,无饱和性

性质:熔点和硬度均较高,良好电绝缘体

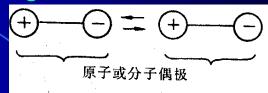
- 三、共价键(covalent bonding)
- 亚金属(C、Si、Sn、 Ge),聚合物和无机非金属材料
- 实质:由二个或多个电负性差不大的原子间通过共用电子对而成

极性键(Polar bonding): 共用电子对偏于某成键原子非极性键(Nonpolar bonding): 位于两成键原子中间

- 特点:饱和性 配位数较小 ,方向性 (s电子除外)
- 性质:熔点高、质硬脆、导电能力差

四、范德华力(Van der waals bonding)

近邻原子相互作用→电荷位移→ 偶极子(dipoles)—电偶极矩的感应作用 → 范德华力



极性分子间的范德华力示意图

- 包括:静电力(electrostatic)、诱导力(induction)和色散力 (dispersive force)
- 属物理键 , 系次价键, 不如化学键强大, 但能很大程度改变材料性质 五、氢键(Hydrogen bonding)

存在于HF、H₂O、NH₃中 ,在高分子中占重要地位, 氢 原子中唯一的电子被其它原子所共有(共价键结合),裸露原子核 将与近邻分子的负端相互吸引——氢桥

介于化学键与物理键之间,具有饱和性

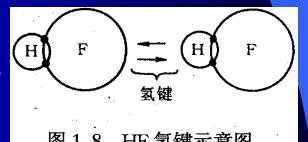


图 1.8 HF 氢键示意图

※3高分子链(High polymer Chain)

高分子结构 (Chain Structure)

聚集态结构(Structure of aggregation state)

加聚反应 添加引发剂通过共价键将单分子聚合

(polyaddition)

单体──聚合反应√缩聚反应

化学反应,释放出副产品

(ploycondensation)

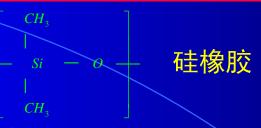
近程结构:一次结构 属于化学结构

远程结构:二次结构 分子量、形态、链的柔顺性、构象

- 近程结构(short-range Structure)
- 一、结构单元的化学组成(the Chemistry of mer unito)
- - 主链以C原子间共价键相联结 加聚反应制得
 - 如 聚乙烯,聚氯乙烯,聚丙烯,聚甲基丙稀酸甲酯,聚丙烯

主链除C原子外还有其它原子如O、N、S等,并以共价键联接,缩聚反应而得,如聚对苯二甲酸乙二脂(涤纶)聚酯聚胺、聚甲醛、聚苯醚、聚酚等

● 3. 元素有机高分子



● 主链中不含C原子,而由Si、 B、P、AI、 Ti 、As等元素与0组成,其侧链则有机基团,故兼有无机高分子和有机高分子的特性, 既有很高耐热和耐寒性,又具有较高弹性和可塑性,如硅橡胶

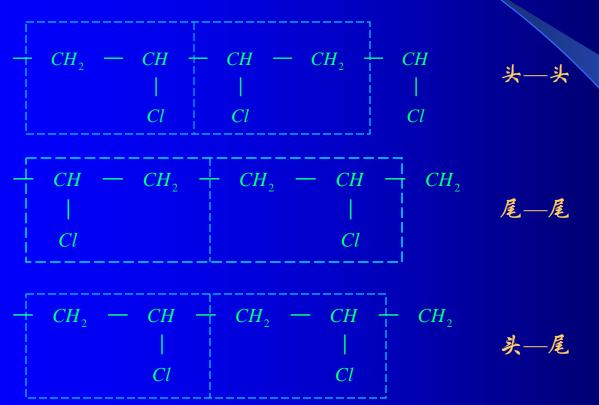
● 4. 无机高分子

主链既不含C原子,也不含有机基团,而完全由其它元素所组成, 这类元素的成链能力较弱,故聚合物分子量不高,并易水解

二、高分子链结构单元的键合方式 (bonding tape)

• 1. 均聚物结构单元键接顺序

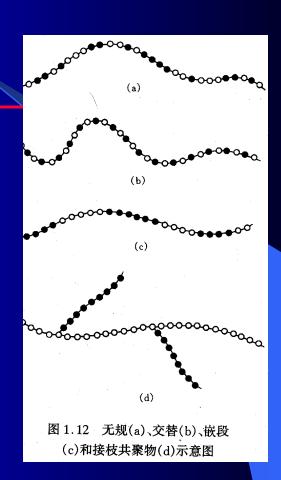
单烯类单体中 除乙烯分子是完全对称的,其结构单元在分子链中的键接方法只有一种外,其它单体因有不对称取代,故有三种不同的键接方式(以氯乙烯为例):



双烯类高聚物中,则更复杂,除有上述三种,还依双键开启位置而不同

- 2. 共聚物的序列结构(Copolymers)
- 按结构单元在分子链内排列方式的不同分为

无规共聚物 (Random copolymer)
交替共聚物 (alteranting copolymer)
嵌段共聚物 (block copolymer)
接枝共聚物 (graft copolymer)



三、高分子链的结构(structure)

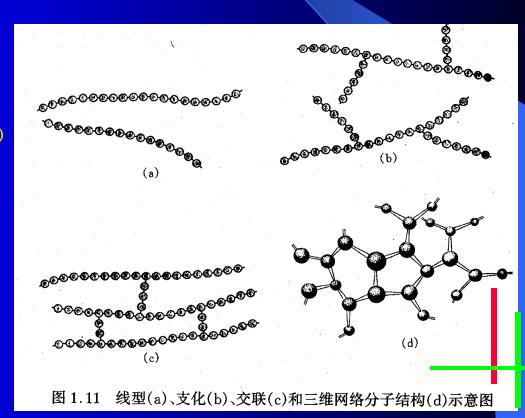
线性高分子(linear polymers): 加热后变软,甚至流动,可反复加工一热塑性(thermoplastic)

支链高分子(branched polymers):

交联高分子(crosslinked polymer): 线性天然橡胶用S交联后变强韧耐磨

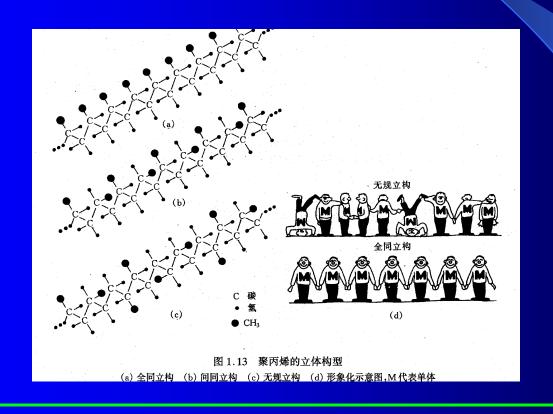
体型(立体网状)高分子(network on three-dimensional polymer)

不溶于任何溶剂, 也不能熔融, 一旦受热固化便 不能改变形状— 热固性(thermosetting)



四、高分子链的构型(Molecular configurations)

● 链的构型系指分子中原子在空间的几何排列,稳定的,欲改变之 须通过化学键断裂才行



- ●旋光异构体(stereoisomerism)
- ●由烯烴单体合成的高聚物 CH₂ CHR → n 在其结构单元中有一不对称C原子,故存在 两种旋光异构单元 ,有三种排列方式

间同立构 (syndisotactic configurations): R取代基交替地处在主链平面两即两旋光异构单元交替

全同立构 (isotactic configurations): R取代基全处在主链平面一边,

即全部由一种旋光异构体

无规立构 (atactic configurations): R取代基在主链平面两侧不规则排列

几何异构(Geometrical isomerism)

双烯类单体定向聚合时,可得到有规立构聚合物。但由于含有双键,且双键

对于大分子链而言就有

顺反无序 顺反交替 全顺 全反

顺式 二甲基丁二烯

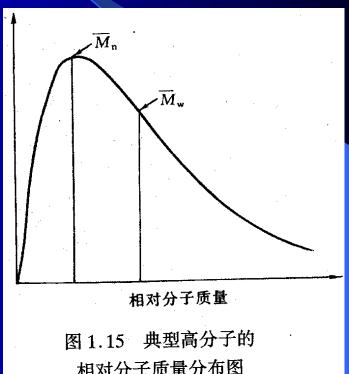
反式 二甲基丁二烯

远程结构(Long-range Structure)

- 一、高分子的大小(Molecular Size)
- 高分子的相对分子质量M不是均一的,具有多分散性
- 平均相对分子质量

数均相对分子质量 $\overline{M}_n = \sum x_i M_i$, x_i 为分子数分数 number—average molecular weight

重均相对分子质量 $\overline{M}w = \sum w_i M_i$, w_i 为 量**颁**数 weight-average molecular weight



相对分子质量分布图

ullet 高分子链中重复单元数目称为聚合度 $n=rac{\overline{M_n}}{m}$ 数均相对分子量 m 每链节的质量

 $M_n(M_w)$ 不仅影响高分子溶液和熔体的流变性质, 对力学性能 σ_b , HV, E, a_k 起决定作用,

对加工和使用也有很大影响。

● 二、高分子的形状 (Molecular shape)

- 主链以共价键联结,有一定键长 d和键角θ,每个单键都能内旋转(Chain twisting)故高分子在空间形态有mⁿ⁻¹(m为每个单键内旋转可取的位置数,n为单键数目)
- 统计学角度高分子链取 伸直(straight)构象几率极小,呈卷曲 (zigzag) 构象几率极大
- 高分子链的总链长 $L = nd \sin \frac{\theta}{2}$
- 均方根 $r = d\sqrt{n}$

三、影响高分子链柔性的主要因素 (the main influencing factors on the molecular flexibility) 高分子链能改变其构象的性质称为柔性(Flexibility)

主链结构的影响:起决定性作用,C-0,C-N,Si-0内旋的势垒比C-C低,从而使聚酯, 聚酰胺、聚胺酯,聚二甲基硅氧烷等柔性好

取代基的影响:取代基的极性,沿分子链排布距离,在主链上对 性,体积均有影响 交联的影响:因交联附近的单 旋转受阻碍,交联度大时,柔性↓↓